

2009年5月20日

# 日本電子材料株式会社

## 2008年度 決算説明会

### 将来の見通しに関する記述についての注意

本資料で記述されている業績予想および将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来の見通しとは異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。



2008年度の概要

2009年度の課題と取り組み

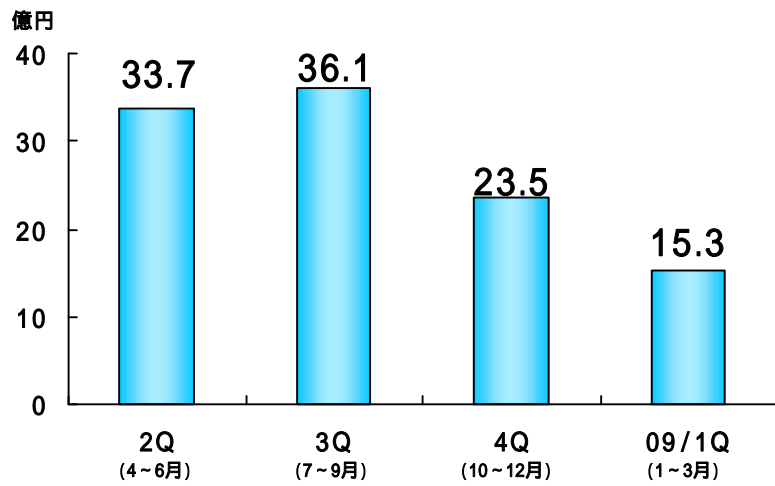
*Your Probing Partner*

2

## 事業の状況①



### 08年度売上推移(連結)



*Your Probing Partner*

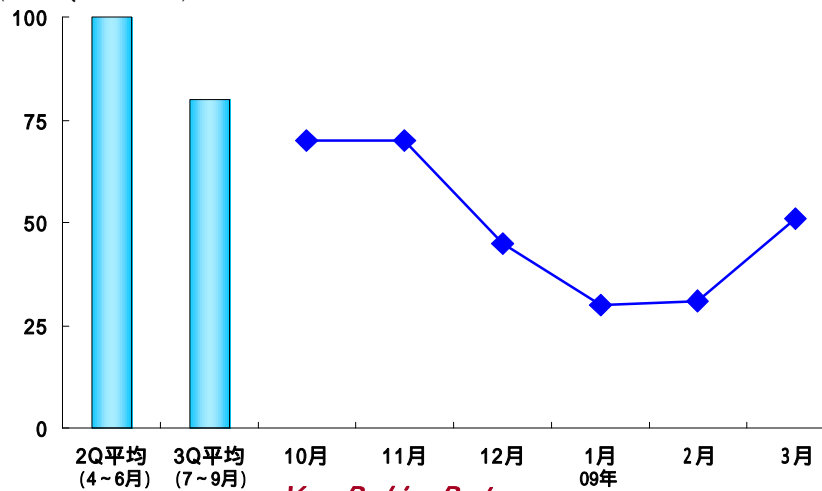
3

## 事業の状況②



### 08年度受注推移

(08/2Q平均を100)



*Your Probing Partner*

4

## 対策



### 経営体質強化策

1. 国内製造拠点の一本化
2. 海外拠点の再編
3. 人員最適化（希望退職、派遣満了等）
4. その他  
役員報酬減、一時帰休、経費削減プロジェクト等

### VS4の確保、受注拡大プロジェクト

*Your Probing Partner*

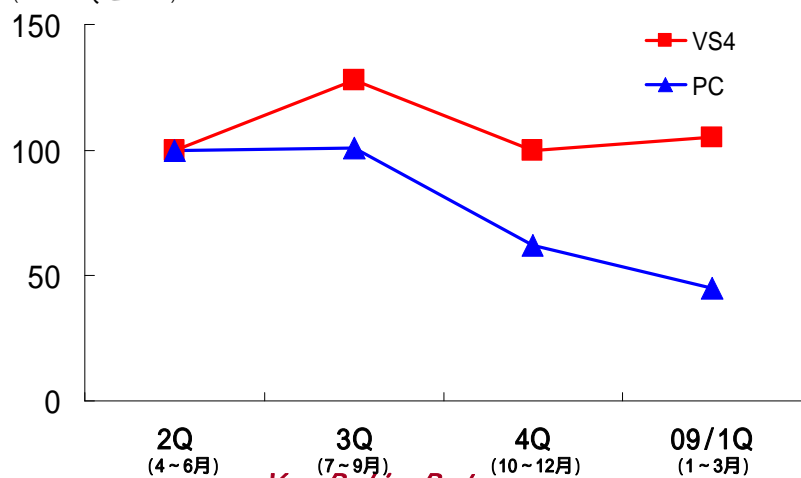
5

## 2008年度の成果①



### VS4の安定推移

(08/2Qを100)



*Your Probing Partner*

6

## 2008年度の成果②



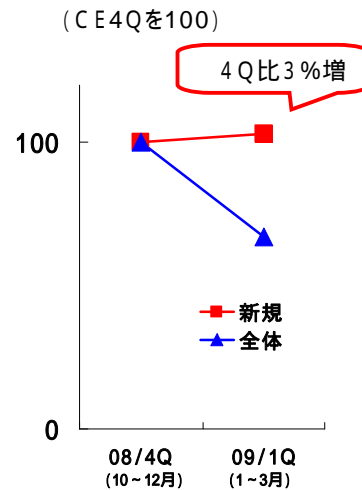
### 受注拡大プロジェクト

・新規品受注の拡大

新製品のサンプル  
出荷完了

・MCシリーズ

・VTシリーズ



Your Probing Partner

7

## 2008年度 連結業績



単位: 億円

	2007年度 実績	2008年度 実績
売上高	142.7	108.6
営業利益	11.4	10.7
率(%)	8.0	-
経常利益	12.1	11.3
率(%)	8.5	-
当期純利益	3.4	14.7
率(%)	2.4	-

Your Probing Partner

8

2008年度の概要

2009年度の課題と取り組み

*Your Probing Partner*

9

2009年度の捉え方

09年度は回復半ば、10年度以降の回復

09年度は転換の年

回復期の備えに万全を期し  
利益体質への転換を図る

*Your Probing Partner*

10

## 利益体質への転換



経営体質強化策により、年間7億円  
(6億円 7億円)の固定費削減

更なる固定費削減と原価低減の継続

投資の選択と集中

	2008年度	2009年度 (計画)
開発費	15.4億円	10.5億円
設備投資	8.0億円	4.0億円

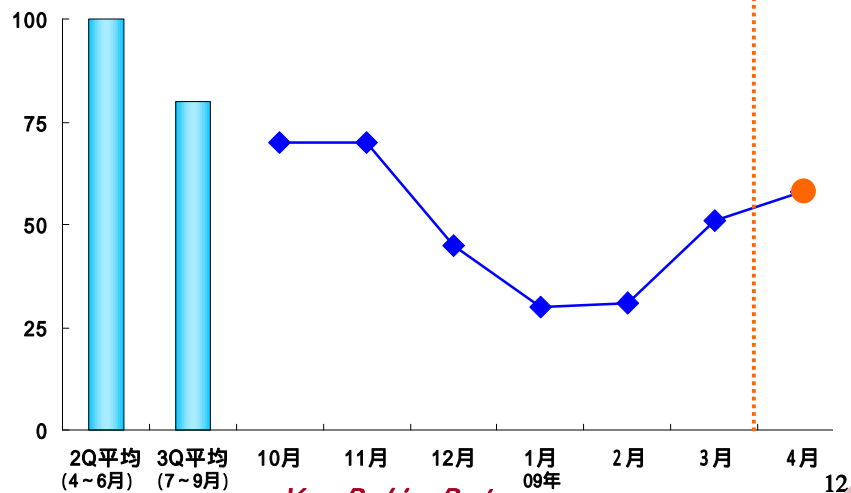
*Your Probing Partner*

11

## 受注推移



(08/2Q平均を100)



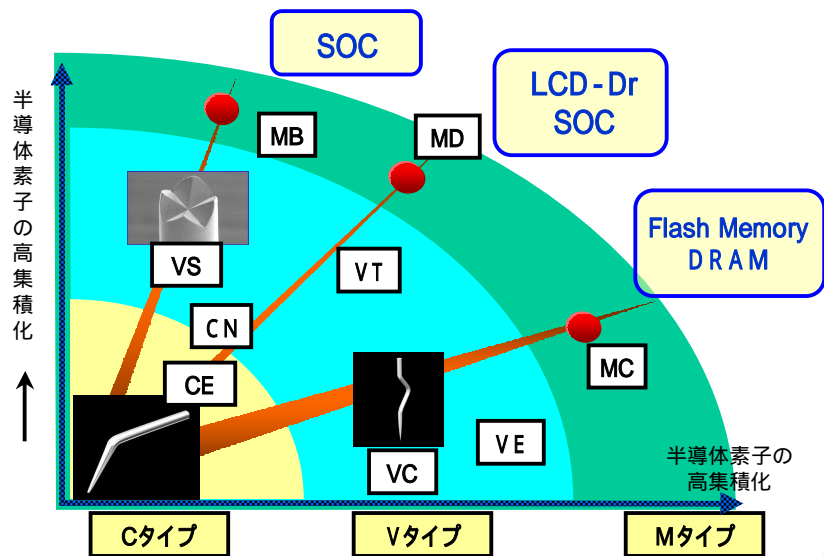
*Your Probing Partner*

12

Cタイプの競争力強化  
Vタイプでの売上確保、拡販  
Mタイプの競争力強化

*Your Probing Partner*

製品ラインナップ



*Your Probing Partner*

## Cタイプの競争力強化



高性能合金針の投入  
工程の短縮  
海外工場の徹底活用

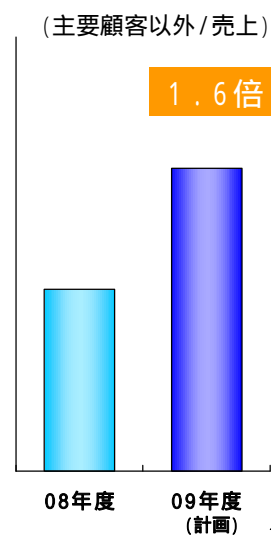
*Your Probing Partner*

15

## Vタイプでの売上確保、拡販



VCの市場掘り起こし  
・主要顧客以外の拡販  
・ロジック市場の開拓  
フラッシュマイコン等



*Your Probing Partner*

16

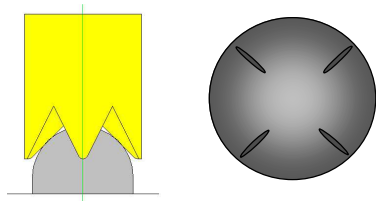


## Vタイプでの売上確保、拡販



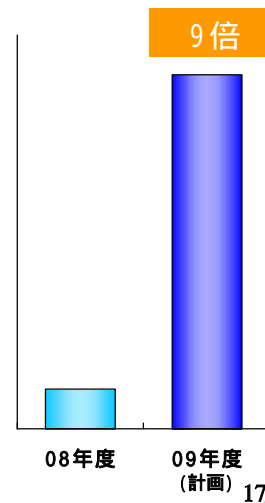
### VS2の拡販(ロジック)

- ・SOC(フリップチップ)向け
- ・スプリングピンタイプ



### VS4の市場確保継続(メモリー)

(ロジック向け/売上)



*Your Probing Partner*

## Vタイプでの売上確保、拡販

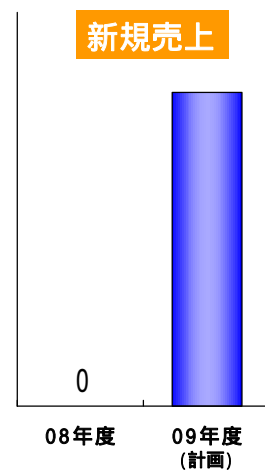


### VTの拡販(ロジック)

- ・SOC(狭ピッチ)向け
- ・多数個同時測定用

### 特徴

- ・業界初 ピン単位交換可能
- ・基板にMEMS技術活用により電氣的性能を向上



*Your Probing Partner*

## Mタイプの競争力強化



MCの競争力強化(性能、短納期、コスト)

FLASH用(300mm)受注済、拡販



- ・FLASH低コスト版の開発、量産化
- ・内製部品の増加(MEMS技術活用)

*Your Probing Partner*

19

## Mタイプの競争力強化



Mタイプのラインナップ拡充

- ・MC(FLASH)戦力化
- ・MC(DRAM、300mm)の開発、量産化
- ・次の主力製品開発スタート

*Your Probing Partner*

20

## 連結業績見通し



単位: 億円

	2008年度 実績	2009年度予想		
		上期	下期	通期
売上高	108.6	39.0	57.0	96.0
営業利益	10.7	6.8	0	6.8
経常利益	11.3	7.0	0	7.0
当期純利益	14.7	7.0	0	7.0

配当は安定配当として年間10円(中間5円、期末5円)を予定

*Your Probing Partner*

21

## まとめ



～ 09年度は次なる飛躍に備える年～

1. Cタイプ 先端領域での売上拡大
2. Vタイプ ブラッシュアップによる売上拡大
3. Mタイプ 戦力化
4. 徹底したコスト体力強化  
生産ラインの抜本的見直し

*Your Probing Partner*

22



## 連結貸借対照表

補足資料



単位:百万円

	2007年度		2008年度	
	金額	構成比(%)	金額	構成比(%)
<b>資産の部</b>				
流動資産	11,625	68.9	12,812	74.2
有形固定資産	3,696	21.9	3,196	18.5
無形固定資産	371	2.2	355	2.1
投資その他	1,170	7.0	913	5.3
<b>資産合計</b>	<b>16,864</b>	<b>100.0</b>	<b>17,278</b>	<b>100.0</b>
<b>負債の部</b>				
流動負債	3,981	23.6	6,183	35.8
固定負債	601	3.6	1,106	6.4
<b>負債合計</b>	<b>4,582</b>	<b>27.2</b>	<b>7,289</b>	<b>42.2</b>
<b>純資産の部</b>				
株主資本	12,293	72.9	10,605	61.4
評価換算差額等	-12	-0.1	-616	3.6
純資産合計	12,281	72.8	9,989	57.8
<b>負債純資産合計</b>	<b>16,864</b>	<b>100.0</b>	<b>17,278</b>	<b>100.0</b>

Your Probing Partner

25

## 連結損益計算書

補足資料



単位:百万円

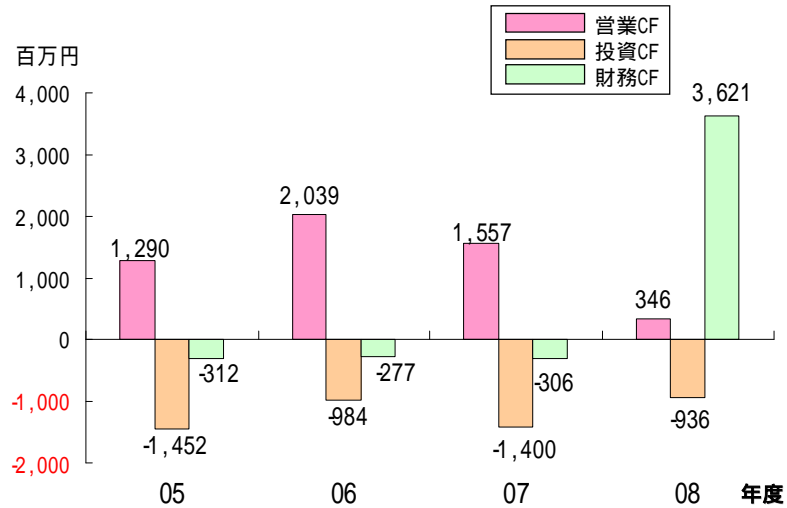
	2007年度		2008年度	
	金額	百分比(%)	金額	百分比(%)
売上高	14,276	100	10,865	100
<b>売上総利益</b>	<b>4,700</b>	<b>32.9</b>	<b>2,516</b>	<b>23.2</b>
販管費	3,558	24.9	3,594	33.1
<b>営業利益</b>	<b>1,142</b>	<b>8.0</b>	<b>-1,078</b>	<b>-</b>
営業外収益	122	0.9	90	0.8
営業外費用	52	0.4	143	1.3
<b>経常利益</b>	<b>1,211</b>	<b>8.5</b>	<b>-1,132</b>	<b>-</b>
特別利益	64	0.4	-	-
特別損失	156	1.1	541	5.0
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>1,120</b>	<b>7.8</b>	<b>-1,674</b>	<b>-</b>
法人税等合計	785	5.5	-197	-
<b>当期純利益</b>	<b>344</b>	<b>2.4</b>	<b>-1,476</b>	<b>-</b>

Your Probing Partner

26

## キャッシュ・フロー

補足資料



Your Probing Partner

27

## 個別、主要子会社

補足資料



単位:百万円

	2007年度				2008年度			
	売上高	営業利益	経常利益	当期純利	売上高	営業利益	経常利益	当期純利
個別	12,198	876	1,245	125	9,500	-1,240	-1,048	-1,396
JEM静岡	1,521	276	279	145	1,066	8	11	-124
JEMアメリカ	1,883	458	490	298	1,876	223	248	155
JEMヨーロッパ	205	-27	-24	-16	195	10	11	8
JEM台湾	759	5	10	10	240	-153	-172	-174
JEM香港	1,179	7	22	18	1,014	42	56	47

Your Probing Partner

28

## 投資、配当

補足資料



単位: 億円

	07年度	08年度	09年度 投資計画
開発費	12.3	15.4	10.5
設備投資	14.6	8.0	4.0
減価償却	9.6	11.0	7.0

単位: 円

	07年度	08年度	09年度 配当予想
配当	年間20 (中間10、期末10)	年間15 (中間10、期末5)	年間10 (中間5、期末5)

*Your Probing Partner*

29



補足資料 決算資料

補足資料 会社概要

*Your Probing Partner*

30

## 会社概要

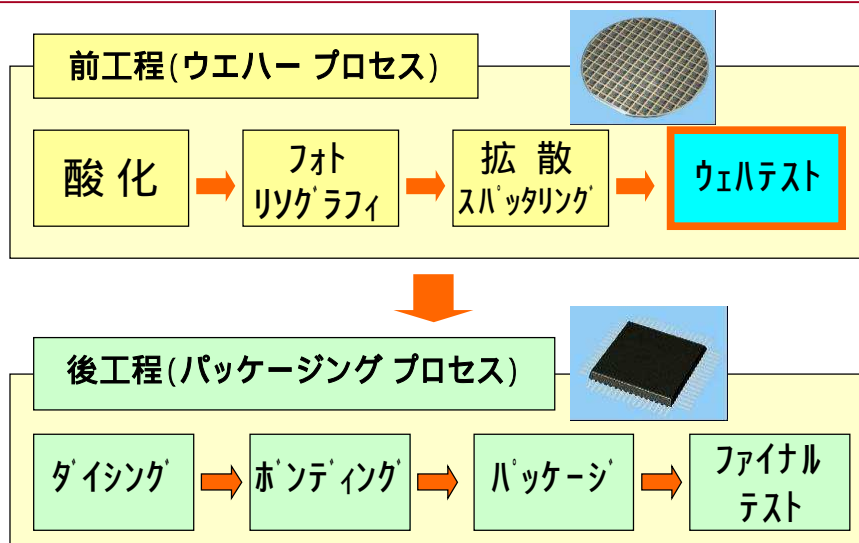
補足資料



会社名	日本電子材料株式会社 <b>J</b> APAN <b>E</b> LECTRONIC <b>M</b> ATERIALS CORPORATION	
設立	1960年4月	
資本金	9億8千万円	
上場	東証1部 (証券コード6855)	
子会社等	国内1 海外6	
従業員	約1,000名(連結)	
事業内容	半導体検査用部品(プローブカード)等 <sup>31</sup> <i>Your Probing Partner</i>	

## 半導体の製造工程

補足資料



*Your Probing Partner*

32

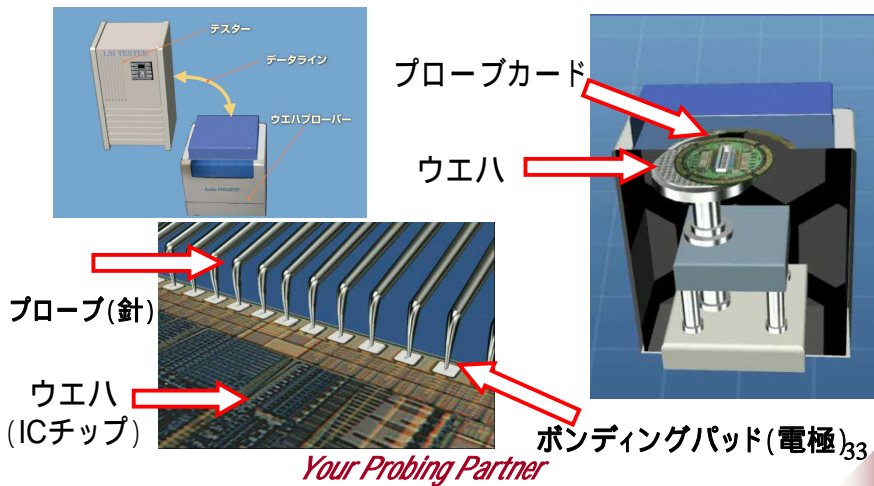


## プローブカードとは

補足資料



半導体のウエハテスト工程で、テスターからの電気信号をICチップに伝える役割を果たし、半導体製造には必要不可欠な製品です



## 国内拠点

補足資料



### 尼崎(本社)

- ・ 管理部門統括
- ・ 営業統括
- ・ 開発統括



### 熊本(事業所)

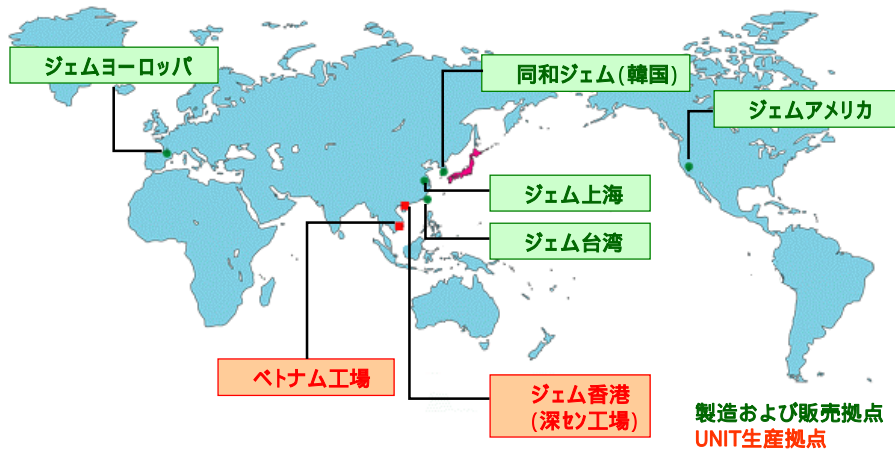
- ・ 生産統括
- ・ 製品設計統括
- ・ 技術統括



*Your Probing Partner*

# 海外拠点

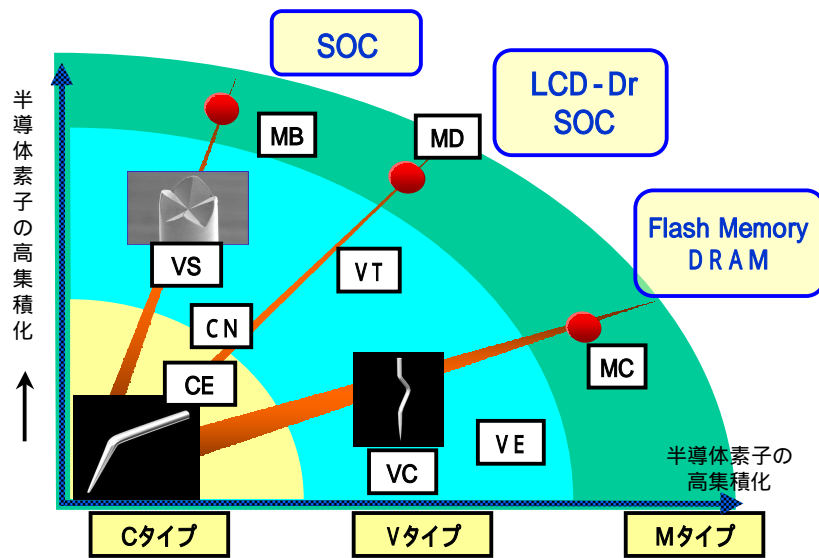
補足資料



Your Probing Partner

# 製品ラインナップ

補足資料



Your Probing Partner

# プローブカード売上高(上位5社)

補足資料



2008年 単位: \$ M

Cantilever			Advanced		
1	JEM	50.8	1	FFI	210.2
2	MJC	43.1	2	MJC	144.6
3	MPI	29.6	3	JEM	79.8
4	TCL	25.9	4	Phicom	36.1
5	SV	20.0	5	TSE	26.7

(Sources: VLSI Research Report )

*Your Probing Partner*

37

# JEM

## Your Probing Partner

